

面京鼎精密科技

法人說明會

2019/12/13

- ■本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測資訊。本公司未來實際所可能發生的營運結果、財務狀況以及業務展望,可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異,其原因可能來自於各種本公司無法掌控之風險因素。
- ■本簡報中對未來的展望,反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法,未來若有任何變更或調整時,本公司並不負責隨時提醒或更新。
- ■本公司並未作任何明示或暗示聲明或保證,請勿仰賴本資料中所呈現或所包含之資訊之正確性、公正性或完整性。本資料不構成證券發行邀約。

01 〈公司簡介

02 【 競爭優勢及發展策略

03 〈 營運實績

m 公司簡介

Foxsemicon



成立日期:2001年4月26日

上市日期: 2015/7

新台幣8.27億元

董事長:劉揚偉 總經理:邱耀銓

主要營業項目

■半導體設備、模組及關鍵性零組件之製造及銷售

■自動化設備之研發、製造及銷售,提供整合性解決方案

【營業總部】 台灣竹南科學園區 京鼎精密科技公司



【製造中心】 中國上海 上海富士邁



【製造中心】 中國江蘇 昆山富曜



【業務中心】 美國加州 San Jose & 徳州 Austin

Foxsemicon Integrated Technology Inc.





- 2001 沛鑫半導體工業股份有限公司設立
- 2002 通過世界第一大半導體設備製造商之合格供應商認證,開始 量產
- 2003 新竹科學工業園區營運總部新廠落成
- 2005 上海製造中心落成正式量產

2006-2015

2016~

- 2007 天下雜誌調查2006年臺灣1000大製造業第578名,半導體產業中名列第57
- 2012 榮獲符合經濟部工業局自動化技術服 務機構服務能量作業登錄重點公司
- 2013 榮獲世界第一大半導體設備製造商最 佳品質及準時達交供應商評鑑獎
- 2013 公司更名為京鼎精密科技股份有限公司
- 2014 通過ISO-13485認證跨入醫療設備產業
- 2015 於臺灣證券交易所掛牌上市

- 2016 榮獲世界第一大半導 體設備製造商「最佳 服務合作獎」
- 2017 榮獲世界第一大半導 體設備製造商「最佳 合約製造獎」及「全 球服務快速發展優良 表現獎」
- 2018榮獲世界第一大半導 體設備製造商「最佳 合約製造獎」(連續2 年獲得)

m 經營團隊

職稱	姓名	經歷	産業經驗
董事長	劉揚偉	鴻海精密工業股份有限公司S次集團總經理 Sharp Corporation董事 富泰康電子研發(煙臺)有限公司董事長	>30年
總經理	邱耀銓	錯德科技-經理 美商ASYST/PST-經理	>20年
策略長	黄啟智	鐠德科技-董事長兼總經理 美商ASYST/PST-行銷副總	>25年
研發資深副總經理	傅承祖	新普科技董事 國立聯合技術學院-副教授/系主任	>25年
研發協理	黄俊凯	鐠德科技-資深工程師 工研院機械所-副工程師	>20年
製造副總	王盛昌	公準精密-研發經理	>20年
財務長	陳鎮福	喬鼎資訊-財務長 沛鑫能源科技-副總經理 台灣應用材料-主計長	>30年
會計資深經理	鍾曉佩	沛鑫半導體工業 佳邦科技	>15年

01 【公司簡介

02 总 競爭優勢及發展策略

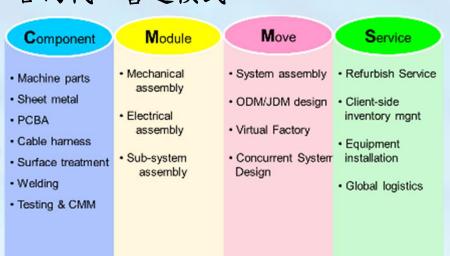
03 〈 營運實績

師市場定位

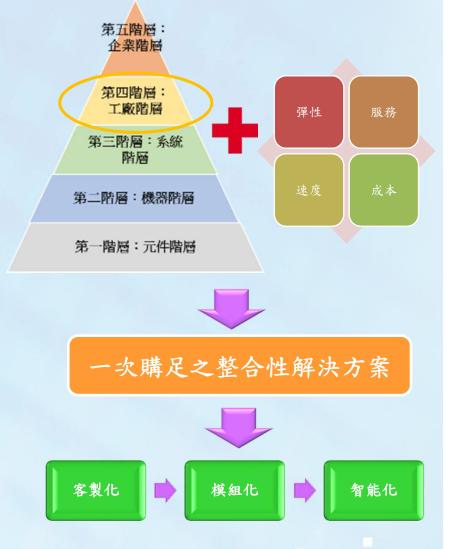
半導體前段設備



合約代工營運模式



自動化設備



Goods & Services

以精密零組件製造力為基礎、搭配機、電、軟、光等設備研發技術力、生產高端先進設備、朝向科技服務專業公司發展。



- 薄膜設備(CVD, PVD)
- 蝕刻設備(Etch)
- 化學機械研磨設備(CMP)
- 檢測設備(Metrology)
- 半導體前段製程設備備品 及維修服務
- 半導體設備工程服務
- 晶圓廠自動化設備/微污染 防制設備



- ■面板設備關鍵零組件
- ■強化玻璃雷射切割設備
- 雷射修補設備
- 自動光學檢查設備
- 探針點燈檢查設備
- ■面板自動化搬送設備
- ■面板傳輸卡匣載具



- ■晶片切割設備
- ■電漿成膜設備
- ■電池芯片自動傳輸設備
- 太陽能電池模組生產線整廠輸出
- LED燈泡全自動生產線



- ■工業自動化及機械人應用
- 手機生產自動化設備
- 整廠規畫及輸出



- e化行動護理車
- 雲端健康工作站(KIOSK)
- 醫療設備關鍵零組件



- 環安設備整合自動化控制平台
- 廢水處理廠自動化控制系統
- 數據採集與監視控制系統

〇 設備及零組件代工 (2001~)

從零組件製造、 次系統模組組裝 到整機系統整 合,提供一條龍 的垂直整合服務 備品暨維修服務 (2015~)

提供耗材、備品 零件、模組保養 等設備專業技術 服務 設備工程服務 (2018~)

半導體設備安 裝、維修、翻 修、物流等技術 服務 01 【公司簡介

02 〈 競爭優勢及發展策略

03 〈營運實績

單位:百萬



(新台幣仟元)	2019Q3	2019Q2	QoQ	2018Q3	YoY
營業收入	1,764,828	1,659,603	6.34%	2,423,344	-27.17%
營業毛利	414,785	368,519	12.55%	694,207	-40.25%
營業毛利率	24%	22%	2 ppts	28%	-4 ppts
營業費用	(204,341)	(196,646)	4%	(245,548)	-16.78%
營業利益	210,444	171,873	22%	448,659	-53.09%
營業利益率	12%	10%	2 ppts	18%	-6 ppts
營業外收入及支出	(26,473)	(5,274)	- %	(49,904)	- %
稅前淨利	183,971	166,599	10.43%	398,755	-53.86%
稅前淨利率	11%	10%	1 ppts	18%	-7 ppts
所得稅費用	(10,739)	(51,681)	- %	(53,382)	- %
本期淨利	173,232	114,918	50.74%	345,373	-49.84%
本期淨利率	10%	7%	3 ppts	14%	-4 ppts
每股盈餘(元)	2.10	1.40	50.00%	4.18	-49.76%
加權平均流通在外股數(仟股)	82,688	82,688		82,688	

穩定的股利政策

Unit: NT\$

Year	2014	2015	2016	2017	2018
EPS(Before stock dividends)	5.38	8.11	9.05	13.63	14.06
Cash DPS(NT\$)	1	4	4	6	7
Stock DPS(NT\$)	-	-	0.5	0.5	-
Total	1	4	4.5	6.5	7
Payout ratio(%)	19%	49%	50%	48%	50%





Thanks for your attention.

京鼎精密科技股份有限公司 Foxsemicon Integrated Technology, Inc.

先進設備科技 整合領航者